

TS2500

MPI TS2500 | 200 Автоматизированная зондовая станция для пластин

размером до 200 мм

Для проведения серийных испытаний на высокой частоте



Особенности и преимущества

Станция разработана для широкого круга устройств для выполнения серийных испытаний на высокой частоте на пластине

• Измерения на высокой частоте до 67 ГГц и 4-портовая топология;

 Одновременные измерения на постоянном токе DC-IV / постоянном токе и постоянном напряжении / Pulsed-IV.

Надежность процесса производства

• Обеспечиваемая надежность - 24/7.

Эргономичный дизайн и функции

- Простая фронтальная загрузка одной пластины;
- Большой зондовый стол с максимум 4х ВЧ микопозиционерами или стандартным 4.5" держателем проб-карт;
- Двойная ручка работа и встроенное приспособление для предварительного совмещения для обеспечения высокой степени производительности;
- Обеспечиваются различные функции держателей и большой выбор оснастки;
- Стандартная камера для внеосевого совмещения полупроводниковой пластины;
- Дополнительная камера держателя для верхнего обзора при совмещении зонда и платформы;
- Специальная функция для работы с тонкими полупроводниковыми пластинами.



Технические характеристики

Держатель по оси XY (программируемый)

Длина хода	298 мм x 350 мм (11.7 x 13.7 дюймов)
Разрешение	0.1 мкм
Точность	± 4.0 MKM
Повторяемость	± 2.0 мкм

Держатель по оси Z (программируемый)

Длина хода	16 мм (0.6 дюймов)	
Разрешение	0.2 мкм	
Повторяемость	± 1.0 MKM	

Держатель по углу (программируемый)

Длина хода	± 5.0°
Разрешение	0.00125°
Точность	< 3.0 мкм (измеряется на кромке держателя пластин размером до 200 мм





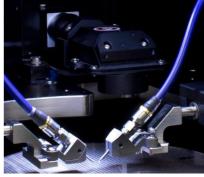
Alignment Tools

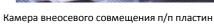
Технические характеристики камеры внеосевого совмещения

Количество пикселей	2 MP
Оптическое разрешение	1296 x 966
Область обзора	4.8 x 3.6 mm
Освещенность	кольцевое освещение + коаксиальное

Технические характеристики дополнительной камеры верхнего обзора

Количество пикселей	2 MP
Оптическое разрешение	1296 x 966
Область обзора	2.4 x 1.8 mm
Освещенность	кольцевое освещение





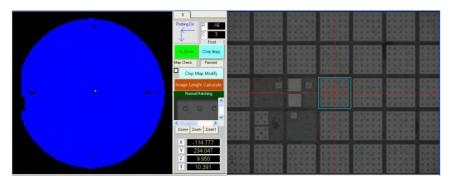


Дополнительная камера верхнего обзора держателя для совмещения зонда и платформы

Программное обеспечение для управления зондом

Технические характеристики

• •	
Операционная система	Microsoft Windows 7
Удаленное взаимодействие	GBIP и LAN
USB 2.0	4
Кромкоискатель (дополнительно)	поддерживается



Программное обеспечение для управления зондом





Платформа держателя

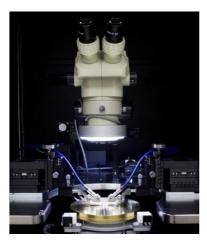
Технические характеристики

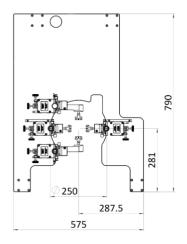
Материал никелированная сталь

Расстояние между держателем и платформой 29 мм

Функциональная возможность настройка проб-картой и микропозиционерами

Максимальное кол-во микропозиционеров 4 ВЧ микопозиционера





Обычная установка с ВЧ зондами 26 ГГц $TITAN^{TM}$

Схема зондовой платформы



Загрузка полупроводниковых пластин

Технические характеристики

Размер п/п пластины	100, 150, 200 мм (4, 6, 8 дюймов)

Тип кассеты Semi E1

Вместимость кассеты 2

Время загрузки первой пластины 50 сек.

Время замены пластины 20 сек.

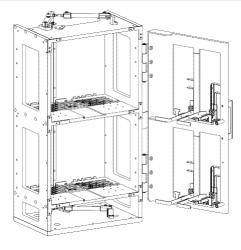
Функция замены тонкой пластины Логический способ подъема тонкой пластины

Поддержка п/п пластины Традиционная и опускание тонкой пластины на расстояние до 50 мкм

Устройство предварительного совмещения Оптическое, опорные прорези и фаски

Устройство считывания ID пластины (дополнительно) оптическое, настройка сверху или снизу

Сканирование пластины Лазерное сканирование для индексации пластины



Кассетная станция TS2500 поддерживает максимум две кассеты для пластин размером до 200 мм и максимум три кассеты для пластин размером до 150 мм



< 15 мкм / 10 N по ребру

13



Держатели без контроля температур

RF держатели п/п пластин размером

пластин размером	150 мм	200 мм
Соединение	коаксиальный BNC (f)	коаксиальный BNC (f)
Диаметр	150 мм с 2 интегр. доп. областями	210 мм с 2 интегр. доп. областями
Материал	Никелированный алюминий (гладкий, отверстия 0.5 мм)	Никелированный алюминий (гладкий, отверстия 0.5 мм)
Поверхность держателя	Плоская, диаметр отверстий с центральной части 0.5 мм	Плоская, диаметр отверстий с центральной части 0.5 мм
Отверстия для подачи вакуума (диа	метр) 3, 27, 45, 69, 93, 117, 141 мм	3,27,45,69,93,117,141,164,194 mm
Включение подачи вакуума	Ручной переключатель между центральными (4) отверстиями, 50, 100, 150 мм (2, 4, 6 дюймов)	Ручной переключатель между центральными (4) отверстиями, 100, 150, 200 mm (4, 6, 8 in)
Поддерживаемые размеры DUT	Единичные DUT размером 4 x 4 мм пластины 50 мм (2 дюйма) до 150 мм (6 юймов)*	Единичные DUT размером 4 x 4 мм или или пластины 100 мм (4 дюйма) до 200 мм (8 дюймов)*
Плоскость поверхности	≤± 5 мкм	≤± 5 мкм

^{*} Тестирование единичных DUT требует больше вакуума в зависимости от условий тестовых измерений.

9

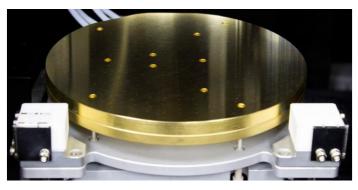
< 15 мкм / 10 N по ребру

Дополнительный держатель

Жесткость

Штифт подъема

Количеств	2 дополнительных держателя
Положение	на передней стороне основного держателя
Размер подложки (ШхД)	максимум 25 x 25 мм (1 x 1 дюйм)
Материал	керамика, материал, поглощающий RF с целью обеспечения точной калибровки
Плоскость поверхности	≤± 5 мкм
Управление	независимое от держателей



Позолоченный RF держатель для работы стонкими полупроводниковыми пластинами



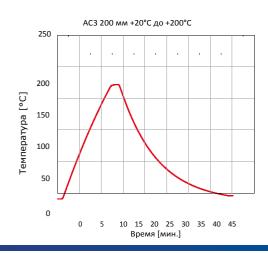


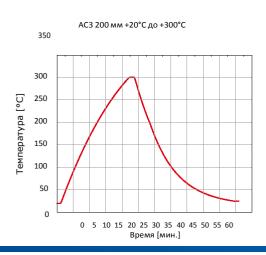
Держатели без контроля температуры для пластин размером до 200 мм

Технические характеристики интегрированной технологии MPIERS

	20°C до 200°C	20 °C до 200 °C	20 °C до 300 °C
Соединение	Koaкc. BNC (f)	Триакс. Кевин. (f)	Триакс. одиночн. (f)
Способ терморегулировки	Охлаждение воздухом/ Резистивный нагреватель	Охлаждение воздухом/ Охла Резистивный нагреватель Рези	ждение воздухом / стивный нагреватель
Хладагент	Воздух (обеспечивается заказчиком)	Воздух (обеспечивается заказчиком)	Воздух (обеспечивается заказчиком)
Наименьший шаг выбора температур	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Разрешение отображения температуры держателя	0.01 °C	0.01 °C	0.01 °C
Функция внешнего сенсорного устройства отображения	да	да	да
Температурная стабильность	±0.08°C	±0.08 °C	±0.08 °C
Точность температур	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Способ управления	DC/PID с низким уровнем шума	DC/PID с низким уровнем шума	DC/PID с низким уровнем шума
Интерфейсы	RS232C	RS232C	RS232C
Покрытие поверхности держателя	Никелированное, перфорированное	Никелированное, перфорированное	Позолоченное, перфорированное
Датчик температур	Pt100 1/3DIN, 4-проводной	Pt1001/3DIN, 4-проводной	Pt100 1/3DIN, 4-проводной
Температурная однородность	<±0.5°C	<±0.5 °C	<±0.5°Спри 20до 200°С <±0.5°С при>200°С
Плоскость поверхности и параллельность основания	<±10 мкм	<±10 мкм	<±10 MKM
·	20 до 200 °C < 15 мин. 200 to 20 °C < 20 мин.	20 до 200 °C < 25 мин. 200 до 20 °C < 25 мин.	20 до 300°C < 30 мин. 300 до 20°C < 30 мин.
Электроизоляция коакс. BNC (f)	> 10 T Ω при 25 °C > 300 G Ω при 200 °C	нет данных	нет данных
Утечка @ 10 V Кельвин. триаксиальный (f)	Нет данных	< 15 fA при 25 °C < 30 fA при 200 °C	< 15 fA при 25 °C < 50 fA при 300 °C
Емкость	< 900 pF	нет данных	нет данных
Максимальное напряжение м верхней поверхностью держа заземлением		500 V DC	500 V DC

Стандартное время перехода







Требования к оборудованию

Зондовая станция в целом

110/120/200/230 V AC50/60 Hz Мощность

<-0.7 бар при 10LPM Вакуум

Сжатый воздух 4.0 – 6.0 бар при 2LPM

Соблюдение нормативных требований

• Сертификат: СЕ

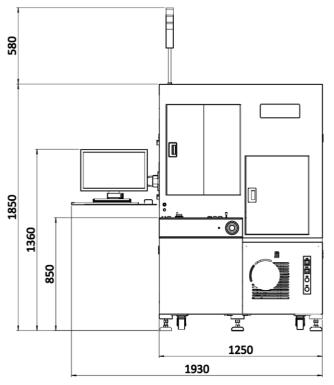
Гарантия

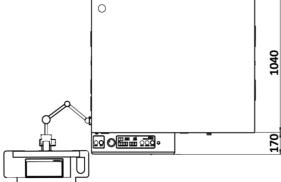
- Гарантия*: 12 мсяцев;
- Соглашение на предоставление дополнительного обслуживания: просьба связаться с компанией МРІ для получения подробной информации.

Габариты станции

Характеристики

Габариты станции (ШхГхВ)	1930 x 1460 x 1845 мм (76.0 x 57.5 x 72.6 дюймов)
Macca	900 кг





* Для получения подробной информации обратитесь к условиям продаж компании МРІ.

> Европа, Ближний Восток и Африка: Северная и Южная Америка:

Азиатский регион: ast-asia@mpi-corporation.com ast-europe@mpi-corporation.com ast-americas@mpi-corporation.com

Для получения помощи посетите сайт продавца: www.tbs-semi.ru

